



CMS6164 用户手册

三相 200V 栅极驱动器

Rev. 1.0

请注意以下有关CMS知识产权政策

* 中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称本公司）已申请了专利，享有绝对的合法权益。与本公司MCU或其他产品有关的专利权并未被同意授权使用，任何经由不当手段侵害本公司专利权的公司、组织或个人，本公司将采取一切可能的法律行动，遏止侵权者不当的侵权行为，并追讨本公司因侵权行为所受的损失、或侵权者所得的不法利益。

* 中微半导体（深圳）股份有限公司的名称和标识都是本公司的注册商标。

* 本公司保留对规格书中产品在可靠性、功能和设计方面的改进作进一步说明的权利。然而本公司对于规格内容的使用不负责任。文中提到的应用其目的仅仅是用来做说明，本公司不保证和不表示这些应用没有更深入的修改就能适用，也不推荐它的产品使用在会由于故障或其它原因可能会对人身造成危害的地方。本公司的产品不授权适用于救生、维生器件或系统中作为关键器件。本公司拥有不事先通知而修改产品的权利，对于最新的信息，请参考官方网站 www.mcu.com.cn

目录

1. 产品概述	3
1.1 描述	3
1.2 功能特性	3
1.3 典型应用	3
1.4 订购信息	3
2. 管脚分布	4
3. 系统框图	5
4. 绝对最大额定值	6
5. 推荐工作条件	6
6. 电特性参数表	7
7. 典型应用电路图	8
8. 应用说明	9
8.1 自举电容	9
8.2 输出驱动电阻	11
8.3 PCB 注意事项	12
9. 测试说明	13
9.1 时间参数定义	13
9.2 时序图	13
9.3 VCC\VB _S 欠压时序图	14
9.4 瞬态负压安全工作区	14
10. 封装形式外形尺寸图	15
10.1 TSSOP20	15
11. 版本历史	16

1. 产品概述

1.1 描述

CMS6164 是为采用双 N 沟道 VDMOS 功率管或 IGBT 构成的桥式电路设计的三相中压高速栅极驱动 IC，可应用于直流无刷、直流有刷电机等应用方案。

CMS6164 的输入信号(HIN、LIN)分别控制高侧驱动电路输出(HO)和低侧驱动电路输出(LO)。内置 300ns 死区时间，单片机输出信号死区时间大于内置死区时间，实际死区时间为单片机设置的死区时间。

CMS6164 内置 VCC、VBS 欠压 (UVLO) 保护功能可防止系统在低电压下工作，电路可保证在环境温度 $-20^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$ 内稳定运行。

1.2 功能特性

- ◆ 悬浮绝对电压+200V
- ◆ 电源电压工作范围：8~20V
- ◆ 内置 VCC、VBS 欠压保护 UVLO
- ◆ 内置直通防止功能
- ◆ 内置 300ns 死区时间
- ◆ 高低端通道匹配
- ◆ 输出与输入同相
- ◆ 输入引脚内置下拉电阻
- ◆ 3.3V/5V 输入逻辑兼容
- ◆ 高峰值电流输出能力
- ◆ 峰值输出电流 1.1A@15V，3.3nF 负载上升时间 60ns
- ◆ 峰值吸入电流 2.0A@15V，3.3nF 负载下降时间 33ns

1.3 典型应用

- 园林工具、电动车、电动工具等三相直流无刷电机驱动。

1.4 订购信息

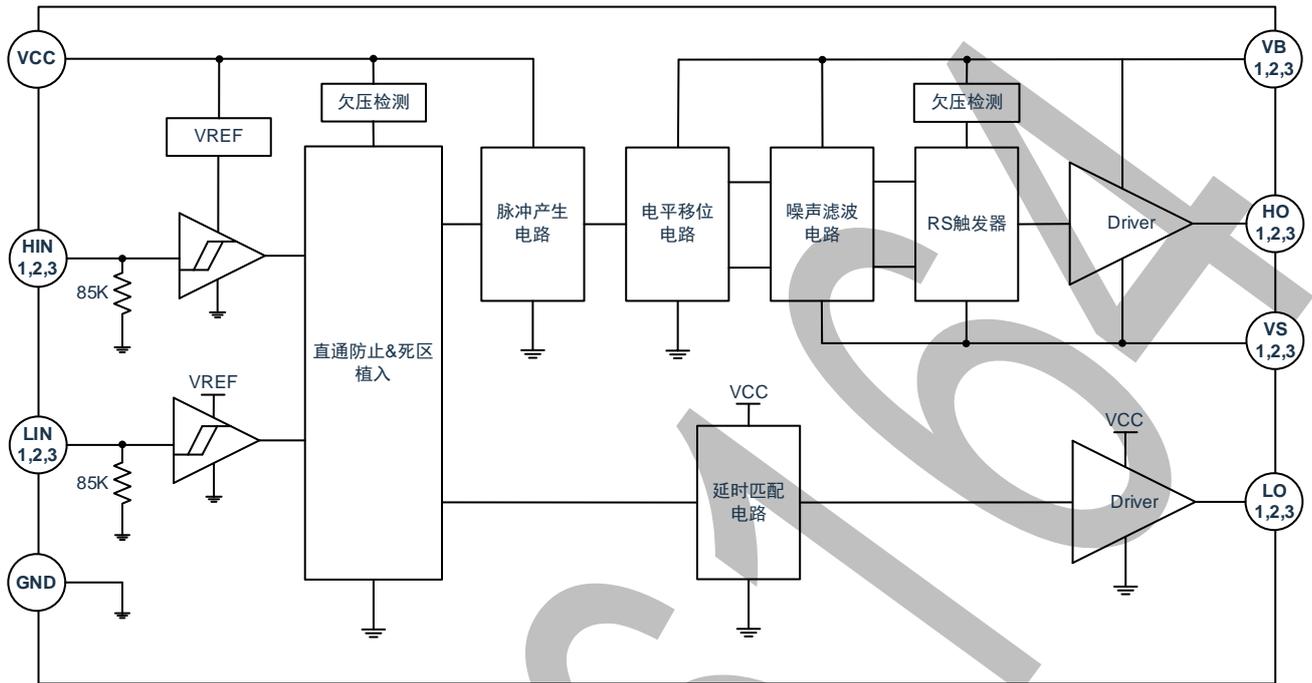
产品型号	封装	工作温度
CMS6164	TSSOP20	$-20^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$

2. 管脚分布



脚位	引脚名称	类型	功能描述
1	HIN1	I	1相高侧输入
2	HIN2	I	2相高侧输入
3	HIN3	I	3相高侧输入
4	LIN1	I	1相低侧输入
5	LIN2	I	2相低侧输入
6	LIN3	I	3相低侧输入
7	VCC	P	电源正端
8	GND	P	电源负端
9	LO3	O	3相低侧输出
10	LO2	O	2相低侧输出
11	LO1	O	1相低侧输出
12	VS3	P	3相高侧浮地端
13	HO3	O	3相高侧输出
14	VB3	P	3相高侧自举电源端
15	VS2	P	2相高侧浮地端
16	HO2	O	2相高侧输出
17	VB2	P	2相高侧自举电源端
18	VS1	P	1相高侧浮地端
19	HO1	O	1相高侧输出
20	VB1	P	1相高侧自举电源端

3. 系统框图



4. 绝对最大额定值

($T_A=25^{\circ}\text{C}$, 除另有规定外, 所有管脚均以 GND 作为参考点)

参数	符号	值	单位
高侧浮动偏移绝对电压	$V_{B1,2,3}$	225	V
高侧浮动偏移相对电压	$V_{S1,2,3}$	$V_{B1,2,3}-25\sim V_{B1,2,3}$	V
高侧输出电压	$V_{HO1,2,3}$	$V_{S1,2,3}\sim V_{B1,2,3}$	V
最大电源电压	V_{CC}	25	V
低侧输出电压	$V_{LO1,2,3}$	V_{CC}	V
最大输入电压 (HIN1,2,3/LIN1,2,3)	V_{IN}	10	V
偏移电压最大压摆率	dV_S/dt	50	V/ns
最大功耗(注 1)	P_D	1.25	W
结到环境热阻	θ_{JA}	100	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$
结温	T_J	150	$^{\circ}\text{C}$
储存温度	T_S	-55~+150	$^{\circ}\text{C}$
引脚 焊接温度 (持续时间 10s)	T_L	260	$^{\circ}\text{C}$
ESD(注 2)		2000	V

注:

- 在任何情况下, 不要超过 P_D , 不同环境温度下的最大功耗计算公式为: $P_D=(150^{\circ}\text{C}-T_A)/\theta_{JA}$
 T_A 为电路工作的环境温度, θ_{JA} 为封装的热阻, 150°C 为电路的最高工作结温;
- 人体模型, 100pF电容通过1.5K Ω 电阻放电;
- 电路工作条件超过绝对最大额定值规定的范围时, 极有可能导致电路立即损坏。

5. 推荐工作条件

($T_A=25^{\circ}\text{C}$, 除另有规定外, 所有管脚均以 GND 为参考点)

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
电源电压	V_{CC}	8	15	20	V
高侧浮动偏移绝对电压	$V_{B1,2,3}$	$V_{S1,2,3}+8$	$V_{S1,2,3}+15$	$V_{S1,2,3}+20$	V
高侧浮动偏移相对电压	$V_{S1,2,3}$	GND-5	-	200	V
高侧输出电压	$V_{HO1,2,3}$	$V_{S1,2,3}$	$V_{S1,2,3}+15$	$V_{B1,2,3}$	V
低侧输出电压	$V_{LO1,2,3}$	0	15	V_{CC}	V
输入电压 (HIN1,2,3/LIN1,2,3)	V_{IN}	0	-	5	V
工作温度范围(注 1)	T_{opr}	-20	-	+85	$^{\circ}\text{C}$

注:

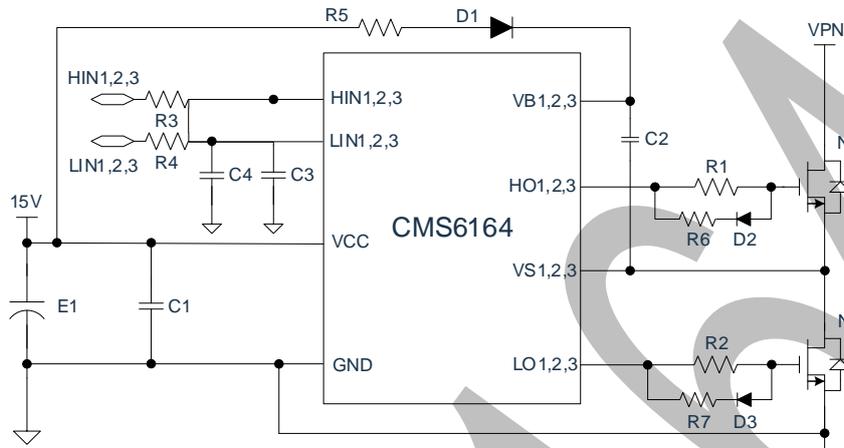
- T_{opr} 表示电路工作的环境温度;
- 长时间工作在推荐条件之外, 可能影响其可靠性, 不建议芯片超过推荐工作条件长期工作。

6. 电特性参数表

($T_A=25^{\circ}\text{C}$, $V_{CC}=V_{BS1,2,3}=15\text{V}$, $V_{S1,2,3}=\text{GND}$ 除另有规定外)

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
电源电流参数						
V_{CC} 静态电流	I_{VCCQ}	$V_{HIN1,2,3}=V_{LIN1,2,3}=0$	200	330	460	μA
V_{BS} 静态电流	I_{VBSQ}	$V_{HIN1,2,3}=0$	33	55	75	μA
V_{CC} 动态电流	I_{VCCD}	$f_{LIN1,2,3}=20\text{kHz}$	-	430	-	μA
V_{BS} 动态电流	I_{VBSD}	$f_{HIN1,2,3}=20\text{kHz}$	-	180	-	μA
V_B 浮动电源漏电流	I_{VSLK}	$V_B=V_S=200\text{V}$	-	-	0.1	μA
电源电压参数						
V_{CC} 欠压高电平电位	V_{CCHY+}		6.5	7	7.5	V
V_{CC} 欠压低电平电位	V_{CCHY-}		5.8	6.3	6.8	V
V_{CC} 欠压迟滞电平	V_{CCHY}		0.4	0.7	-	V
V_{BS} 欠压高电平电位	V_{BSHY+}		6.5	7	7.5	V
V_{BS} 欠压低电平电位	V_{BSHY-}		5.8	6.3	6.8	V
V_{BS} 欠压迟滞电平	V_{BSHY}		0.4	0.7	-	V
V_S 静态负压	V_{SQN}		-	-8.0	-	V
输入端参数						
输入高电平电流	I_{IN+}	V_{HIN} 或 $V_{LIN}=5\text{V}$	-	60	90	μA
输入低电平电流	I_{IN-}	V_{HIN} 或 $V_{LIN}=0$	-	0	1	μA
输入高电平电位	V_{IN+}		2.6	-	-	V
输入低电平电位	V_{IN-}		-	-	0.8	V
输入迟滞电平	$V_{INH Y}$		-	1.2	-	V
输出端参数						
高电平短路脉冲电流	I_{OUT+}	V_{HIN} 或 $V_{LIN}=5\text{V}$ V_{HO} 或 $V_{LO}=0$ $\text{PWD}\leq 10\mu\text{s}$	0.8	1.1	1.4	A
低电平短路脉冲电流	I_{OUT-}	V_{HIN} 或 $V_{LIN}=0$ V_{HO} 或 $V_{LO}=15\text{V}$ $\text{PWD}\leq 10\mu\text{s}$	1.5	2.0	2.5	A
高电平输出电压	V_{OUT+}	$I_{OUT}=100\text{mA}$	-	0.52	0.8	V
低电平输出电压	V_{OUT-}	$I_{OUT}=100\text{mA}$	-	0.23	0.35	V
时间参数						
输出上升沿传输时间	T_{ON}	NO Load	-	260	390	ns
输出下降沿传输时间	T_{OFF}	NO Load	-	260	390	ns
输出上升时间	T_{rise}	$C_L=3.3\text{nF}$	-	60	90	ns
输出下降时间	T_{fall}	$C_L=3.3\text{nF}$	-	33	50	ns
死区时间	DT	NO Load	150	300	450	ns
高低侧匹配时间	MT	ΔT_{ON} & ΔT_{OFF}	-	-	50	ns

7. 典型应用电路图



推荐参数

器件列表	名称	典型应用值	器件形式封装
E1	电源储能电容	100 μ F/50V	电解电容
C1	电源滤波电容	4.7 μ F/50V	贴片电容
C2	自举储能电容	2.2 μ F/50V (根据应用而定)	贴片电容
C3	输入滤波电容	1nF/16V	贴片电容
C4	输入滤波电容	1nF/16V	贴片电容
R1	输出驱动电阻	30 Ω /1% (根据应用而定)	贴片电阻 0603
R2	输出驱动电阻	30 Ω /1% (根据应用而定)	贴片电阻 0603
R3	输入滤波电阻	100 Ω /5%	贴片电阻 0603
R4	输入滤波电阻	100 Ω /5%	贴片电阻 0603
R5	自举充电限流电阻	10 Ω /1%	贴片电阻 0805
R6	快关电阻	5.1 Ω /1% (根据应用而定)	贴片电阻 0603
R7	快关电阻	5.1 Ω /1% (根据应用而定)	贴片电阻 0603
D1	自举二极管	US1J	SMA
D2	快关二极管	1N4148	SOD323
D3	快关二极管	1N4148	SOD323

- E1 驱动电源储能电容，电容需要较大容值保证电源稳定；
- C1 驱动电源滤波电容，电容值比 E1 小，过滤电源噪声；
- R1/R2 输出驱动电阻，需结合实际被驱动功率管和开关速度等情况选取；
- R3/C3 以及 R4/C4 输入 RC 滤波结构，过滤信号噪声；
- C2 自举电容，需结合实际被驱动功率管和开关频率等情况选取；
- R5 自举充电限流电阻，结合自举电容值和开关频率等情况选取；
- D1 自举二极管，需耐压足够且恢复速度快；
- R6/D2 以及 R7/D3 构成快关电路可提升关断速度优化误导通噪声。

8. 应用说明

8.1 自举电容

自举电容 CBS 充电：低边功率管 Q2 开启，由电源 VCC 经限流电阻 RBS、自举二极管 DBS 进行充电；

自举电容 CBS 放电：提供栅极驱动内部电流，同时给高边功率管 Q1 提供开启电荷和 RGS 电流。

自举电容过小：限制功率管输入电容的选择、以及上管导通最大占空比，且 V_{BS} 纹波大；

自举电容过大：影响系统上电时自举电容充电速率，易触发外设过流保护，但 V_{BS} 纹波小。

综上，选择合适的自举电容容值可保证电路上电启动电流速度以及工作时 V_{BS} 纹波大小。

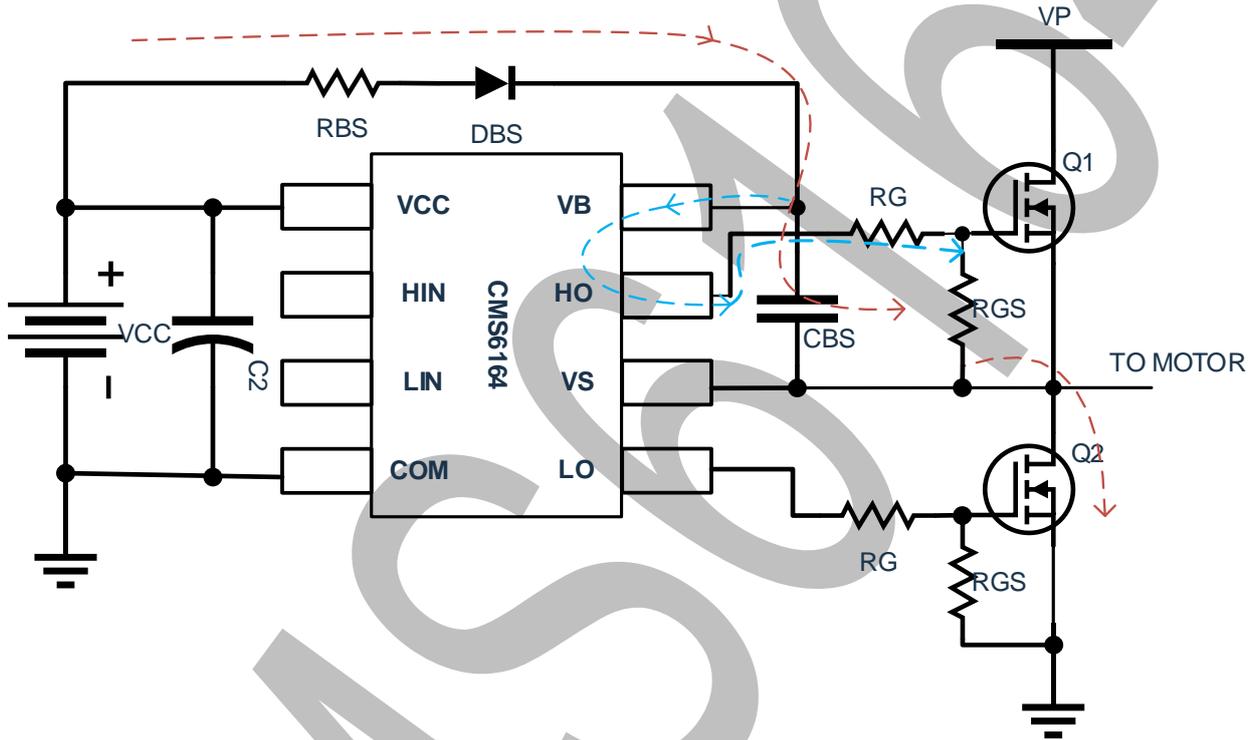


图 8-1：自举电路工作示意图

自举电容充电路径（红色箭头）：

假设系统上电自举电容充电时间 $3\tau = 600\mu\text{s}$ ，自举电容 $C_{BS\text{max}} = \frac{\tau}{R_{BS} + R_{DS(ON)}}$

V_{CC}	栅极驱动电源 15V
$V_{D\text{BSF}}$	自举二极管正向导通压降 0.6V
R_{BS}	自举电路限流电阻 10 Ω
$R_{DS(ON)}$	MOS 导通内阻 9m Ω

充电瞬间电流 $I_{\text{charge max}} = \frac{V_{CC} - V_{D\text{BSF}}}{R_{BS} + R_{DS(ON)}} = \frac{15V - 0.6V}{10\Omega + 9\text{m}\Omega} \approx 1.4\text{A}$ ，系统考虑 1.4A 电流持续 $T = 200\mu\text{s}$

自举电容 $C_{BS\text{max}} = \frac{\tau}{R_{BS} + R_{DS(ON)}} = \frac{200\mu\text{s}}{10\Omega + 9\text{m}\Omega} \approx 20\mu\text{F}$

推荐自举电容充电采用多个短脉冲实现，可分散充电时持续电流时间。

自举电容放电路径（蓝色箭头）：

 假设纹波电压 $\Delta V_{BS}/V_{BS}=5\%$ ，自举电容 $C_{BSmin} = \frac{Q_{TOT}}{\Delta V_{BS}}$

V_{CC}	栅极驱动电源 15V
I_{EBS}	自举电路内部消耗电流 266 μ A
Q_G	功率管栅极电荷 60nC
R_G	输出驱动电阻 10 Ω
R_{GS}	功率管的 GS 电阻 10k Ω
I_{SS}	功率管自举二极管自举电容等漏电流之和 200nA
D_H	功率管开启占空比 50%
T_{SW}	系统开关周期 50 μ s

$$C_{BSmin} = \frac{Q_G + [I_{EBS} + V_{HO}/(R_G + R_{GS}) + I_{SS}] \times D_H \times T_{SW}}{\Delta V_{BS}}$$

$$= \frac{60nC + [266\mu A + (15V - 0.6V)/(10\Omega + 10k\Omega) + 200nA] \times 0.5 \times 50\mu s}{(15V - 0.6V) \times 5\%}$$

$$\approx 143nF$$

自举电容单次放电所需最小容值是 143nF，系统运行需考虑长时间放电。

自举电容系统考虑：

 实际应用中会出现占空比较大，充电电压在连续一段时间内明显小于放电电压的情况，自举电源 V_{BS} 掉电会累积，假定 20 次开关未能充电，还需要保持 V_{BS} 电源波动范围在 5%内。

VCC	栅极驱动电源 15V
I_{EBS}	自举电路内部消耗电流 266 μ A
Q_G	功率管栅极电荷 60nC
R_G	输出驱动电阻 10 Ω
R_{GS}	功率管的 GS 电阻 10k Ω
I_{SS}	功率管自举二极管自举电容等漏电流之和 200nA
D_H	功率管开启占空比 50%
T_{SW}	系统开关周期 50 μ s
R_{BS}	自举电路限流电阻 10 Ω
$R_{DS(ON)}$	MOS 导通内阻 9m Ω

$$Q_{TOT} = 20 \times Q_G + \left(I_{EBS} + \frac{V_{HO}}{R_G + R_{GS}} + I_{SS} \right) \times T_{SW} \times 20$$

$$= 20 \times 60nC + \left(266\mu A + \frac{15V - 0.6V}{10\Omega + 10k\Omega} + 200nA \right) \times 50\mu s \times 20$$

$$\approx 2.9\mu C$$

$$C_{BS} = Q_{TOT} / \Delta V_{BS} = 2.9\mu C / [(15V - 0.6V) \times 5\%] \approx 4\mu F$$

$$t_{charge} = 3T = 3 \times (R_{BS} + R_{DS(ON)}) \times C_{BS}$$

$$= 3 \times (10\Omega + 9m\Omega) \times 4\mu F \approx 120\mu s$$

 综上所述，自举电容应选择在 4 μ F 左右，系统上电为自举电容提供充电时间大于 120 μ s。

8.2 输出驱动电阻

功率管开通路径：开通速度受 V_{BS} 电压、栅极驱动的开通能力及开通驱动电阻 R_{GON} 控制；

功率管关断路径：关断速度受栅极驱动的关断能力及关断驱动电阻 R_{GOFF} 控制。

驱动电阻过大：开关速度慢，增加开关损耗，易使功率管误开通；

驱动电阻过小：开关速度快，驱动电压过冲，易产生系统 EMI。

就实际应用而言，可通过二极管单向导电性区分开通和关断能力。

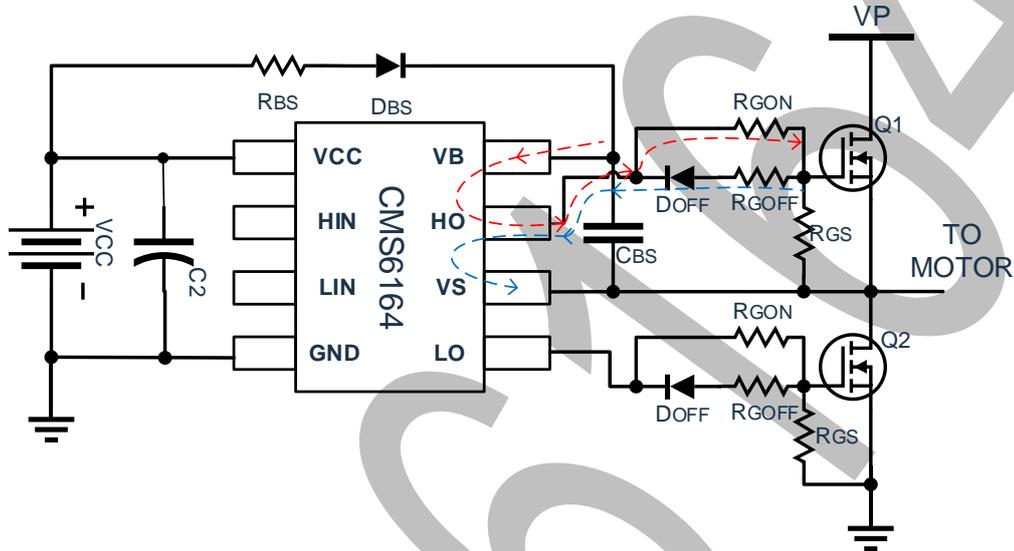


图 8-2：栅极输出驱动电路示意

栅极开通电阻选择

根据 $Q_G = T_{rise} \times I_{AVG}$ 及 $I_{AVG} = \frac{V_{BS}}{R_{AVG}}$ 可计算 $R_{AVG} = \frac{V_{BS} \times T_{rise}}{Q_G}$

V_{CC}	栅极驱动电源 15V
Q_G	功率管栅极电荷 60nC
T_{rise}	功率管开通时间 150ns
V_{DBSF}	自举二极管正向导通压降 0.6V

$$R_{AVG} = \frac{V_{BS} \times T_{rise}}{Q_G} = \frac{(V_{CC} - V_{DBSF}) \times T_{rise}}{Q_G} = \frac{(15V - 0.6V) \times 150ns}{60nC} = 36\Omega$$

输出驱动开通电阻选择 $R_{GON} = R_{AVG} - R_{source} = 36\Omega - 20\Omega = 16\Omega$

栅极关断电阻选择

根据 $Q_G = T_{fall} \times I_{AVG}$ 及 $I_{AVG} = \frac{V_{BS} - V_{DOFF}}{R_{AVG}}$

V_{CC}	栅极驱动电源 15V
Q_G	功率管栅极电荷 60nC
T_{fall}	功率管关断时间 50ns
V_{DOFF}	关断路径二极管压降 0.6V

$$R_{AVG} \approx \frac{V_{BS} \times T_{fall}}{Q_G} = \frac{14.4V \times 50ns}{60nC} = 12\Omega$$

输出驱动关断电阻选择 $R_{GOFF} = R_{AVG} - R_{sink} = 12\Omega - 7.5\Omega = 4.5\Omega$

综上，CMS6164 驱动开通电阻选取 16 Ω ，关断电阻选取 4.5 Ω 。在实际应用中，可通过观测 V_{BS} 波形确定自举电容 C_{BOOT} 值，观测被驱动管升降波形确定驱动电阻值。

8.3 PCB 注意事项

功率管驱动电路工作在开关模式，外部线缆和 PCB 布局不良会引入大的寄生电感，瞬时开关产生的 di/dt 作用在寄生电感 L 上，会产生地弹等噪声，轻则影响驱动功率管和电流采样精度，重则引起强电磁干扰（EMI）甚至失效，寄生参数影响示意如图 8-3 所示。在 PCB 布局走线时应注意以下几点：

- 1) 功率管的大电流回路面积小，走线粗且短，减小寄生电感 di/dt 引起的电压尖峰；
- 2) 采样电阻走线粗且短，尽可能靠近功率管 S 端，采样信号滤波电容靠近信号检测端；
- 3) 缓冲电容 C_s 尽可能靠近功率管，另一端与采样电阻 R_S 共同接地，抑制浪涌且不影响电流信号检测；
- 4) V_B 、 V_S 与自举电容 C_{BS} 构成电源回路， C_{BS} 尽可能靠近 V_B 、 V_S 引脚，保证回路面积小且走线短；
- 5) V_{CC} 、 COM 与储能滤波电容 C_1 构成电源回路， C_1 尽可能靠近 V_{CC} 、 COM 引脚，保证回路面积小且走线短；
- 6) 输入滤波 RC 靠近输入信号端口，提高滤波效果；
- 7) 接地脚与板上所有栅极驱动的 COM 使用星形接法如图 8-4，降低信号相互干扰；
- 8) 栅极驱动 V_S 电压低于 COM 会引起芯片失效，该路径需要走线粗且短来减小寄生电感引起的负压。

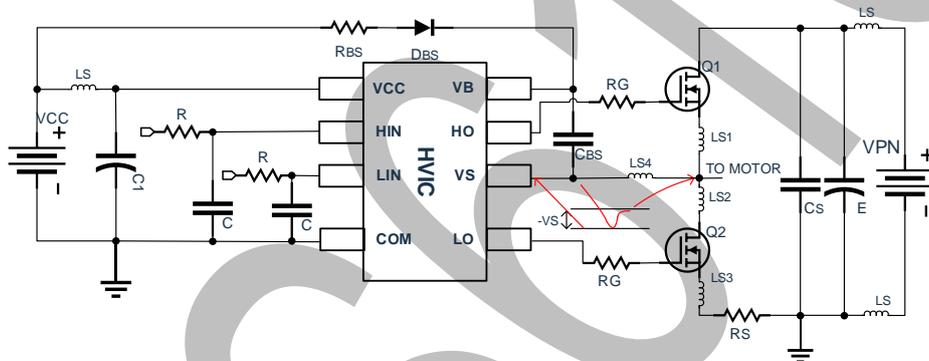


图 8-3: 寄生参数影响 VS 负压示意

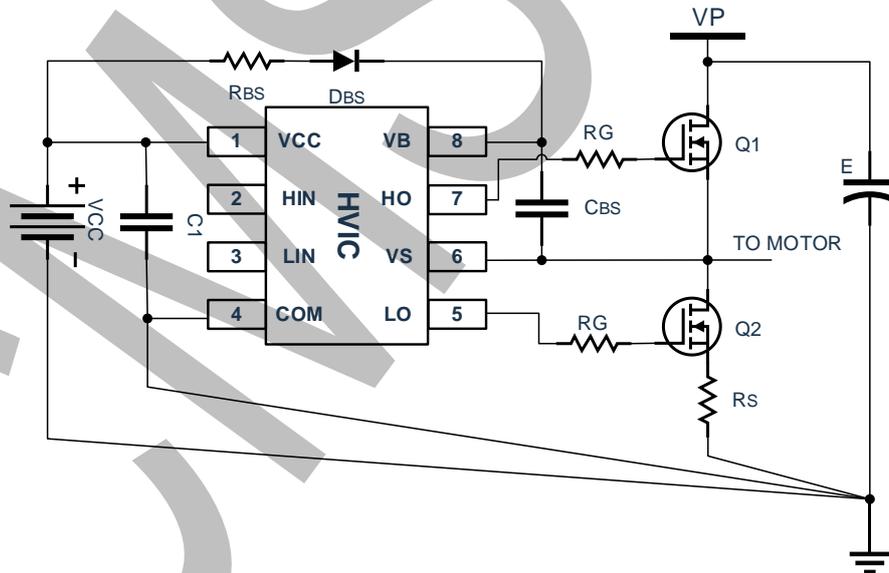
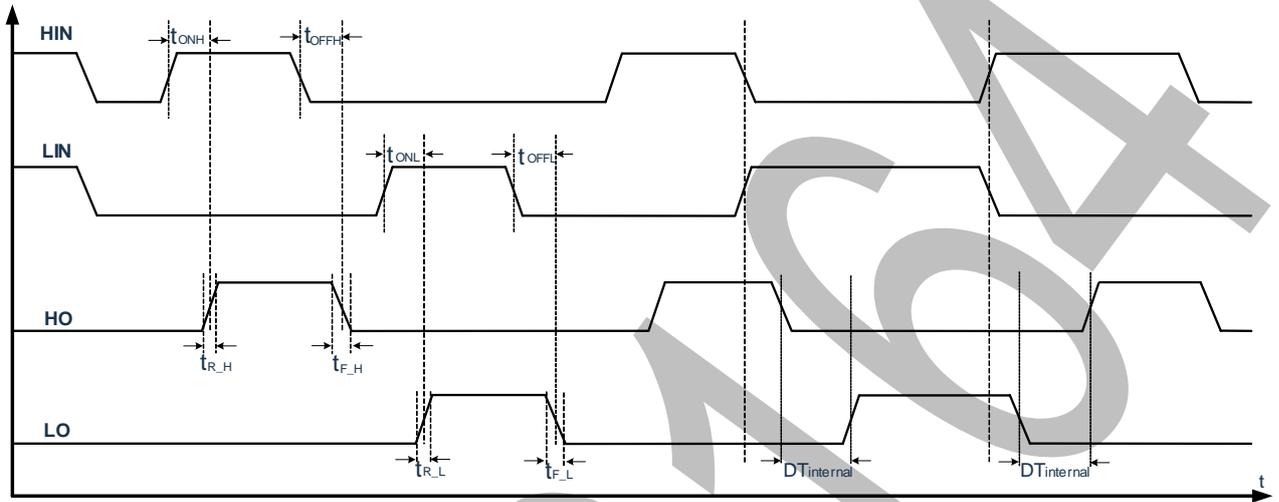


图 8-4: 星形接地参考示意

9. 测试说明

9.1 时间参数定义



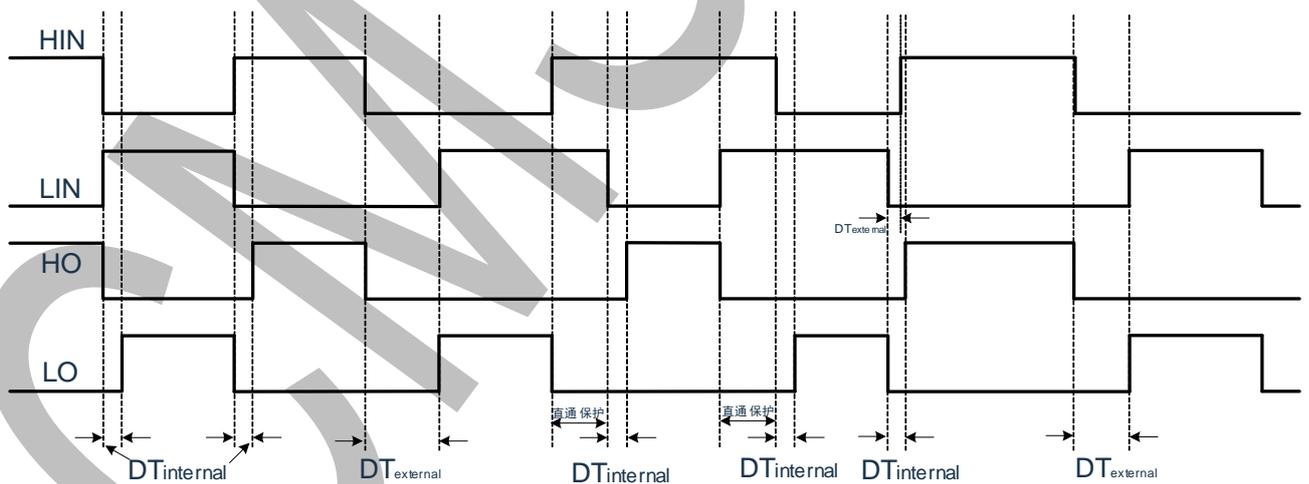
9.2 时序图

芯片内部设置了固定的死区时间保护电路，在死区时间内，高侧和低侧输出均被设置为低电平。所设定的死区时间必须在确保一个功率管有效关断之后，再开启另外一个功率管，可防止产生上下管直通现象。

如外部死区时间 $DT_{external} < DT_{internal}$ ，则 $DT_{internal}$ 为驱动输出死区时间；

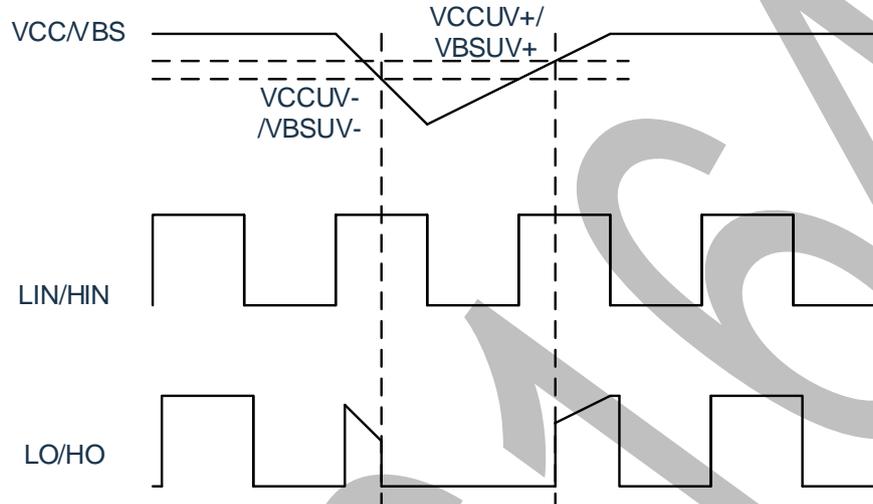
如 $DT_{external} > DT_{internal}$ ，则 $DT_{external}$ 为驱动器输出死区时间。

芯片内部还设计了专门用于防止功率管直通的保护电路，能有效地防止高侧和低侧输入信号受到干扰时造成的功率管直通损坏。下图描述了死区时间、输入信号和驱动器输出信号以及直通保护电路的时序关系。



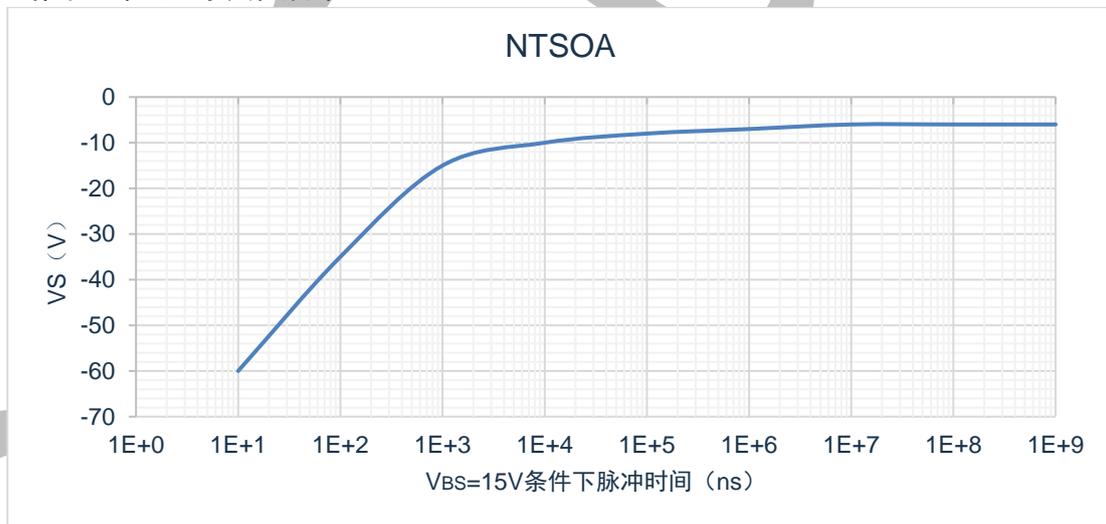
9.3 VCC/VBS 欠压时序图

VCC、VBS 分别是为低边、高边电路电源供应端，能为输入逻辑电路和输出功率级工作提供所需的驱动能量。内置的欠压锁定电路能保证芯片工作在足够高的电源电压范围，进而防止由于低驱动电压所产生的热耗散对功率管造成损害。下图描述了 VCC、VBS 欠压时序图。



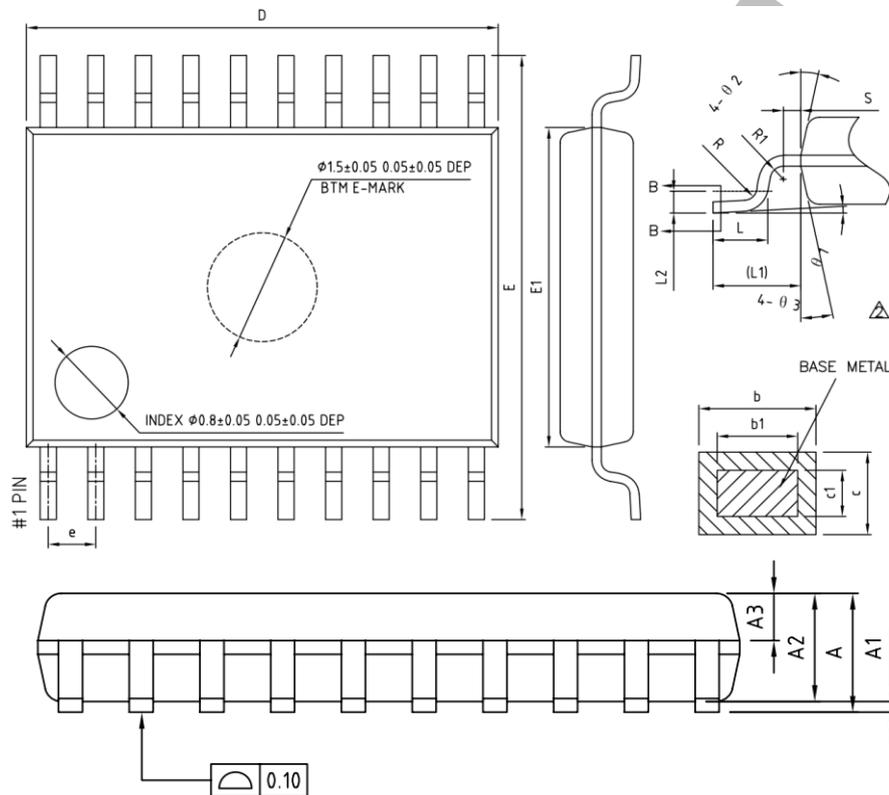
9.4 瞬态负压安全工作区

瞬态负压安全工作区(NTSOA)来表征栅极驱动器处理瞬态负电压的能力。在幅值和脉宽处于下图所示蓝色线上方区域内的负脉冲，栅极驱动器可以正常工作。幅值过大的脉冲（位于蓝色线下方区域）可能导致栅极驱动器工作不正常甚至永久性损坏。



10.封装形式外形尺寸图

10.1 TSSOP20



DIMENSIONS UNITS OF MEASURE = MILLIMETER							
SYMBOL	MIN	NOM	MAX	SYMBOL	MIN	NOM	MAX
A	--	--	1.20	e	0.65BSC		
A1	0.05	--	0.15	L	0.45	0.60	0.75
A2	0.90	1.00	1.05	L1	1.00REF		
A3	0.34	0.44	0.54	L2	0.25BSC		
b	0.20	--	0.28	R	0.09	--	--
b1	0.20	0.22	0.24	R1	0.09	--	--
c	0.10	--	0.19	S	0.20	--	--
c1	0.10	0.13	0.15	$\theta 1$	0°	--	8°
D	6.40	6.50	6.60	$\theta 2$	10°	12°	14°
E	6.20	6.40	6.60	$\theta 3$	10°	12°	14°
E1	4.30	4.40	4.50				

11. 版本历史

版本号	时间	说明
V1.0	2019年8月10日	初始版本

CMS6164